

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M241, sterownik, RJ45, 24 wejść, 16 wyjść tranzystorowych PNP, 24 VDC

TM241C40T

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M241
Typ produktu lub komponentu	Sterownik programowalny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
numer wejścia dyskretnego	24, wejście dyskretne 8 szybkie wejście zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1
typ wyjścia dyskretnego	Tranzystor
numer wyjścia dyskretnego	16 tranzystor 4 szybkie wyjście
napięcie wyjścia dyskretnego	24 V DC dla wyjścia tranzystorowego
prąd wyjścia dyskretnego	0.1 A dla szybkie wyjście (tryb PTO) (Q0...Q3) 0.5 A dla wyjścia tranzystorowego (Q0...Q15)

Parametry uzupełniające

numer WE/WY dyskrenych	40
liczba modułów rozszerzających WE/WY	7 (lokalny architektura WE/WY) 14 (zdalny architektura WE/WY)
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	20,4...28,8 V
prąd rozruchowy	50 A
pośór mocy w [W]	32,6...40,4 W (z maks. liczbą modułów rozszerzających WE/WY)
logika wejścia dyskretnego	Sink lub Source
napięcie wejścia dyskretnego	24 V
typ napięcia wejścia dyskretnego	Prąd stały (DC)
stan napięcia 1 zagwarantowany	>= 15 V dla wejście
stan napięcia 0 zagwarantowany	<= 5 V dla wejście
prąd wejścia dyskretnego	10,7 mA dla szybkie wejście 7 mA dla wejście
impedancja wejściowa	4.7 kΩ dla wejście 2.81 kΩ dla szybkie wejście
czas odpowiedzi	<= 2 μs włączyć, I0...I7 zacisk(i) dla szybkie wejście <= 2 μs wyłączyć, I0...I7 zacisk(i) dla szybkie wejście <= 2 μs włączyć, Q0...Q3 zacisk(i) dla szybkie wyjście <= 2 μs wyłączyć, Q0...Q3 zacisk(i) dla szybkie wyjście 50 μs włączyć, I0...I15 zacisk(i) dla wejście 50 μs wyłączyć, I0...I15 zacisk(i) dla wejście <= 34 μs włączyć, Q0...Q15 zacisk(i) dla wyjście <= 250 μs wyłączyć, Q0...Q15 zacisk(i) dla wyjście

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

konfigurowalny czas filtrowania	1 µs dla szybkie wejście 12 ms dla szybkie wejście 0 ms dla wejście 1 ms dla wejście 4 ms dla wejście 12 ms dla wejście
logika wyjścia dyskretnego	Logika dodatnia (źródło)
granice napięcia wyjściowego	30 V DC
Maximum current per output common	2 A
Maximum output frequency	20 kHz dla szybkie wyjście (tryb PWM) 100 kHz dla szybkie wyjście (tryb PLS) 1 kHz dla wyjście
dokładność	+/- 0.1 % w 0,02...0,1 kHz dla szybkie wyjście +/- 1 % w 0,1...1 kHz dla szybkie wyjście
Maximum leakage current	5 µA dla wyjście
Maximum voltage drop	<1 V
Maximum tungsten load	<2,4 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezp. przeciwzwarciove i przeciwp przeciążeniowe z funkcją automat. resetowania Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją dla szybkie wyjście
czas kasowania	10 ms reset automatyczny wyjście 12 s reset automatyczny szybkie wyjście
pojemność pamięci	64 MB dla pamięć systemu RAM
kopia zapasowa danych	128 MB wbudowana pamięć flash dla kopia zapasowa programów użytkownika
osprzęt orzechowywania danych	<= 16 GB karta SD (opcjonalny)
typ baterii	192 V litowy nieladowalny, żywotność akumulatora: 4 rok
czas kopi zapasowej	2 lata w 25 °C
czas wykonywania 1K instrukcji	0,3 ms dla zdanie i zadanie periodyczne 0,7 ms dla inna instrukcja
struktura aplikacji	8 zadań 8 zewnętrznych zdarzeń zadaniowych 4 cykliczne zdarzenia główne 3 cykliczne zadania główne + 1 zadanie ciągle (freewheeling)
zegar czasu rzeczywistego	Z
przesunięcie zegara	<= 60 s/miesiąc w 25 °C
funkcje pozycjonowania	PTO funkcja 4 kanał(y) (częstotliwość pozycjonowania: 100 kHz) PTO funkcja 4 kanał(y) dla wyjścia tranzystorowego (częstotliwość pozycjonowania: 1 kHz)
numer wejścia liczącego	4 szybkie wejście (tryb HSC) w 200 kHz 16 wejście standardowe w 1 kHz
typ sygnału sterującego	A/B w 100 kHz dla szybkie wejście (tryb HSC) Impuls/kierunek w 200 kHz dla szybkie wejście (tryb HSC) Jednofazowy w 200 kHz dla szybkie wejście (tryb HSC)
połączenie typu zintegrowanego	Nieizolowane połączenie szeregowo szeregowy 1 z RJ45 złącze oraz RS232/RS485 interface Nieizolowane połączenie szeregowo szeregowy 2 z zdejmowalny blok zacisków śrubowych złącze oraz RS485 interface Port USB z mini B USB 2.0 złącze
zasilanie	(szeregowy 1)zasilanie połączenia szeregowego: 5 V, <200 mA
prędkość transmisji	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domyślnie) dla szyny o długości 15 m dla RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domyślnie) dla szyny o długości 3 m dla RS232 480 Mb/s dla szyny o długości 3 m dla USB

protokół portu komunikacyjnego	Nieizolowane połączenie szeregowo: Modbus protokół urządzenie "master"/"slave"
sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony) RUN: 1 LED (zielony) Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony) Błąd WE/WY (WE/WY): 1 LED (czerwony) Dostęp do karty SD: 1 LED (zielony) BAT: 1 LED (czerwony) SL1: 1 LED (zielony) SL2: 1 LED (zielony) Zwarcie na szynie na TM4 (TM4): 1 LED (czerwony) Stan WE/WY: 1 LED na kanał (zielony)
Przylączya elektryczne	zdejmowalny blok zacisków śrubowychdla wejść i wyjść (z odstępem 5.08 mm) zdejmowalny blok zacisków śrubowychdla łączenia zasilacza 24 V DC (z odstępem 5.08 mm)
Maximum cable distance between devices	Przewód nieekranowany: <50 m dla wejście Przewód ekranowany: <10 m dla szybkie wejście Przewód nieekranowany: <50 m dla wyjście Przewód ekranowany: <3 m dla szybkie wyjście
izolacja	Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Nie izolowany pomiędzy zasilaniem a ziemią Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Nie izolowany pomiędzy wejściami Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Nie izolowany pomiędzy wyjściami Pomiędzy w 500 V prąd przemienny (AC) Pomiędzy zewnętrznymi grupami w 500 V prąd przemienny (AC)
Oznakowanie	CE
Wytrzymałość przepięciowa	1 kV linie zasilające prądu stałego (DC) tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5 1 kV kabel ekranowany tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5 0,5 kV linie zasilające prądu stałego (DC) tryb różnicowy zgodnie z IEC 61000-4-5 1 kV wyjście przełącznika tryb różnicowy zgodnie z IEC 61000-4-5 1 kV wejście tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5 1 kV wyjście tranzystora tryb wspólny zgodnie z IEC 61000-4-5
pomoc do montażu	Cylinder typu TH35-15 szyna zgodnie z IEC 60715 Cylinder typu TH35-7.5 szyna zgodnie z IEC 60715 płyta lub panel z zestawem mocującym
Wysokość	90 mm
Głębokość	95 mm
Szerokość	190 mm
Masa produktu	0,62 kg

Środowisko pracy

Normy	ANSI/ISA 12-12-01 CSA C22.2 nr 142 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61131-2:2007 Specyfikacje dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL) UL 508
Certyfikaty produktu	RCM cULus CE UKCA DNV-GL ABS LR
Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-2 4 kV na zestyku zgodnie z IEC 61000-4-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80 MHz...1 GHz zgodnie z IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz zgodnie z IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz zgodnie z IEC 61000-4-3

Odporność na szybkozmiennne stany przejściowe	2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (linie energetyczne) 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (połączenie szeregowo) 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (wejście) 1 kV zgodnie z IEC 61000-4-4 (wyjście tranzystora)
odporność na zakłócenia przewodzone, indukowane przez pola częst. radiowej	10 V 0,15...80 MHz zgodnie z IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz zgodnie z specyfikacją dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL) 10 V częstotliwość spotu (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) zgodnie z specyfikacją dla statków morskich (LR, ABS, DNV, GL)
Emisja elektromagnetyczna	Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 120...69 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 10...150 kHz zgodnie z IEC 55011 Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 63 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 1,5...30 MHz zgodnie z IEC 55011 Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 40 dBµV/m QP klasa A w 30...230 MHz zgodnie z IEC 55011 Emisje przez przewodzenie - poziom testu: 79...63 dBµV/m QP (linie energetyczne) w 150...1500 kHz zgodnie z IEC 55011 Emisje przez promieniowanie - poziom testu: 47 dBµV/m QP klasa A w 230...1000 MHz zgodnie z IEC 55011
odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C (instalacja pionowa) -10...55 °C (instalacja pozioma)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
wilgotność względna	10...95 %, bez kondensacji (podczas pracy urządzenia) 10...95 %, bez kondensacji (w magazynie)
stopień ochrony IP	IP20 z osłoną ochronną w miejscu
Stopień zabrudzenia	2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	3,5 mm w 5...8,4 Hz na szyna symetryczna 3 gn w 8,4...150 Hz na szyna symetryczna 3,5 mm w 5...8,4 Hz na mocowanie panelu 3 gn w 8,4...150 Hz na mocowanie panelu
Odporność na wstrząsy	15 gn dla 11 ms

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,094 cm
Długość opakowania 1	22,928 cm
Waga opakowania 1	760,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,441 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,0 cm

Szerokość opakowania 3	60,0 cm
Długość opakowania 3	80,0 cm
Waga opakowania 3	52 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	965
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

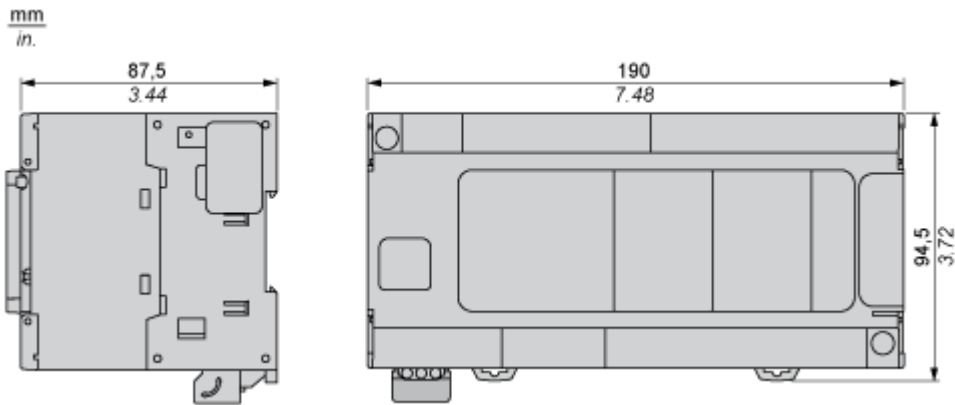
Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	3d1fb974-648d-4978-8c59-b7dcc486f5a5
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

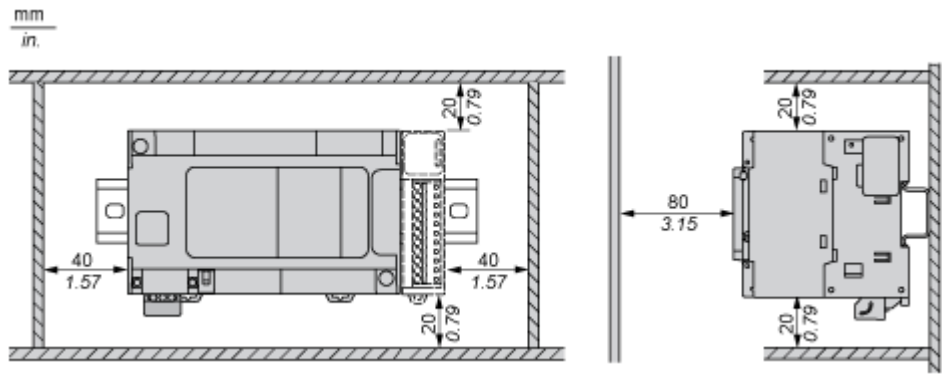
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

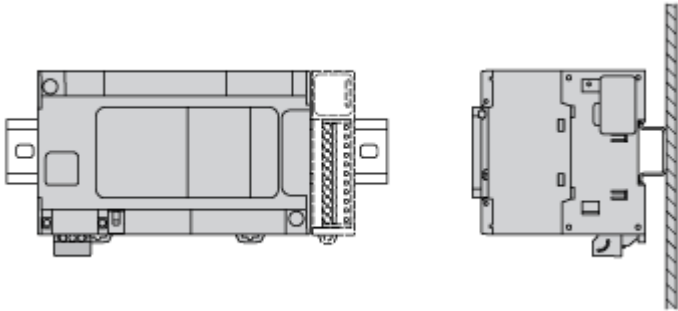


Mounting and Clearance

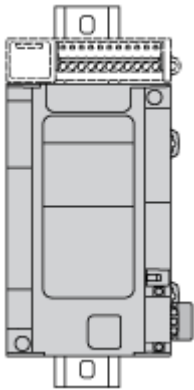
Clearance



Mounting Position

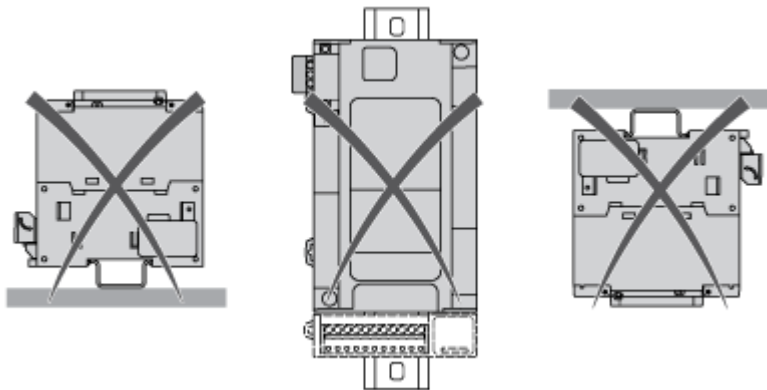


Acceptable Mounting



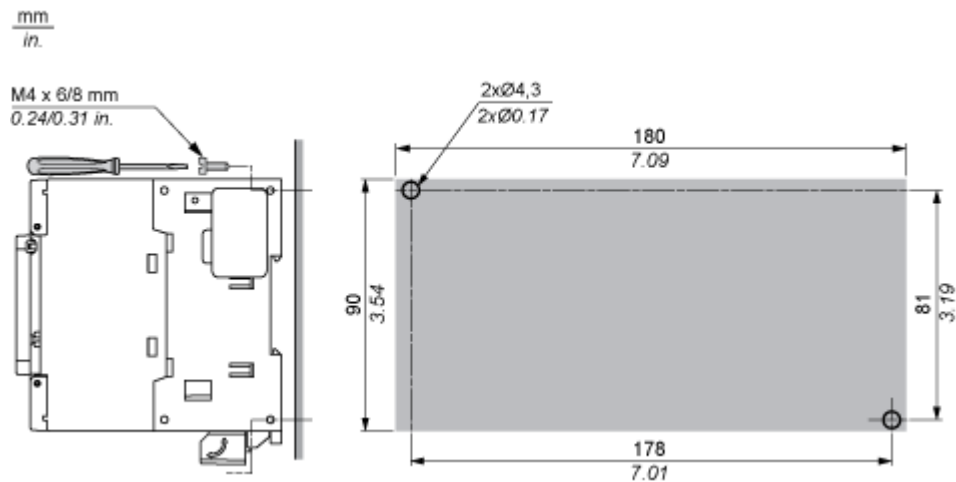
NOTE: Expansion modules must be mounted above the logic controller.

Incorrect Mounting



Direct Mounting On a Panel Surface

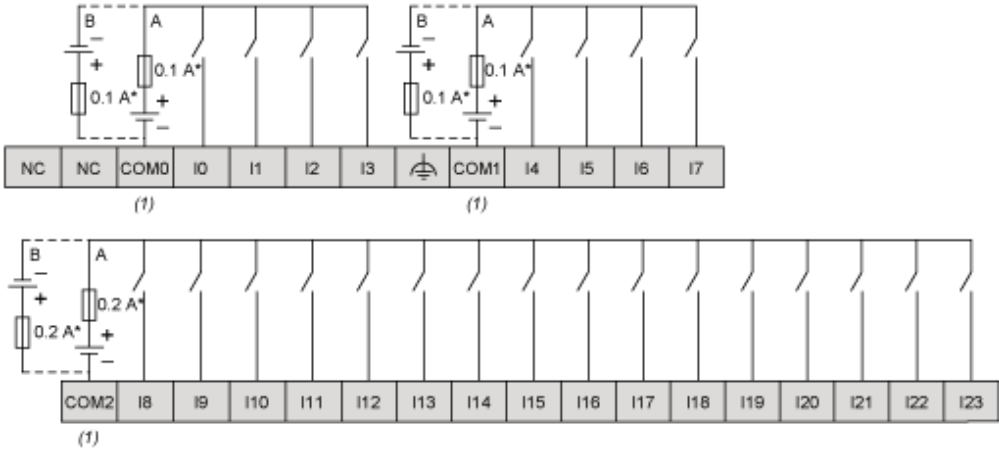
Mounting Hole Layout



Connections and Schema

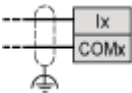
Digital Inputs

Wiring Diagram



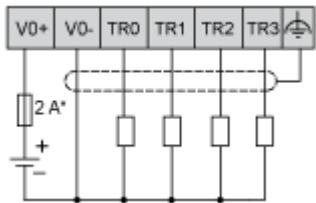
- (*) : Type T fuse
- (1) : The COM0, COM1 and COM2 terminals are not connected internally
- (A) : Sink wiring (positive logic)
- (B) : Source wiring (negative logic)

Fast Input Wiring (I0...I7)



Fast Transistor Outputs

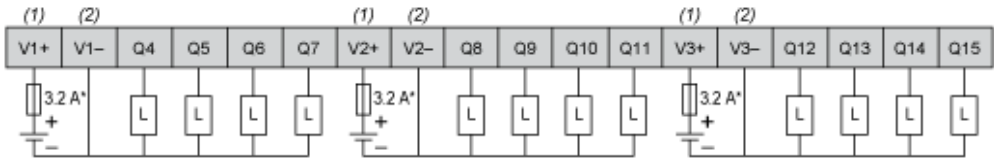
Wiring Diagram



(*) : 2 A fast-blow fuse

Transistor Outputs

Wiring Diagram



- (*) : Type T fuse
- (1) : The V1+, V2+ and V3+ terminals are not connected internally.
- (2) : The V1-, V2- and V3- terminals are not connected internally.

USB Mini-B Connection

